

KENMEC

廣運機械

Together We Make a Better Future Center >>

法人說明會

廣運(上櫃6125)

2023.08.23

The Leader of Automation

目錄 CONTENT

1

基本介紹及財務資訊
PART 1

2

公司產品與實績
PART 2

3

Q&A
PART 3

4

2

01

PART

基本介紹及財務資訊

Company profile and Financial information

公司簡介

Company Profile

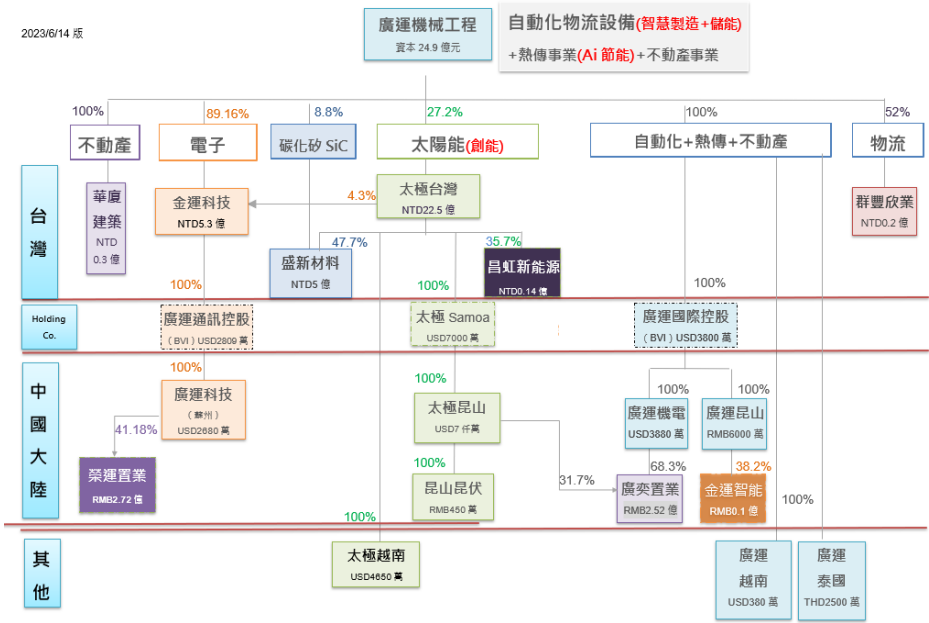
4

- 成立時間 1976年7月(47年)
- 股票上櫃 2002年1月
- 實收資本額 NTD24.9億
- 簽證會計師 勤業眾信
- 主要產品領域
 - 自動化事業群(1976年)
 - 自動倉儲系統
 - 物流中心
 - 整廠自動化系統
 - 工業4.0
 - 熱傳事業群(2018年)
 - IDC數據機房/伺服器/5G/充電樁 /儲能櫃散熱解決方案-水對氣 / 水對水 / 雙相浸沒式等產品領域
 - 半導體事業群(2023年)

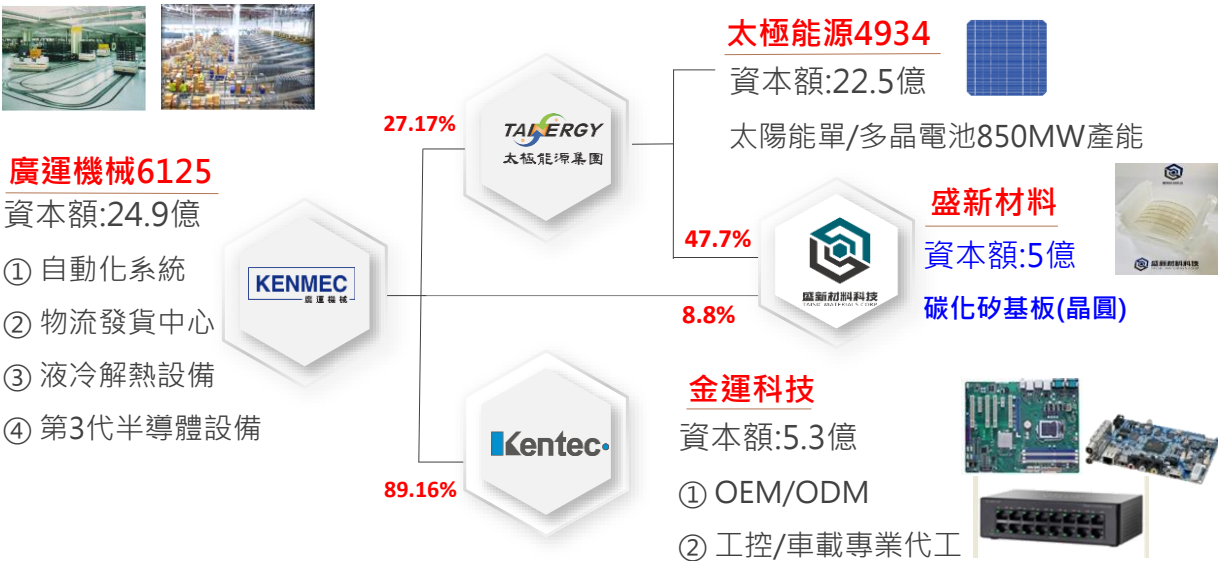
- 公司網址 www.kenmec.com
- 重要轉投資

被投公司	主要股東	主營產品
太極(4934)	廣運27.17%	太陽能電池片 (Solar Cell)
盛新(6930)	廣運持8.8%+ 太極持47.7%	第三類半導體 碳化矽(SiC)長晶
金運科技	廣運89.16%+ 太極4.3%	電子EMS

廣運集團投資架構



廣運集團基本資料及重要子公司



►蘇州圓融國際金融中心



►蘇州廣奕天之星



活化不動產

Real Estate Activation

蘇州圓融國際金融中心

- 土地: 400坪
- 建物: 3,991坪(13,194M²)

出租率 93% (=6,985M²/ 7,474M²)
出售率 58% (=3,293M²/ 5,720M²)

蘇州廣奕天之星
樂巢商務公館

- 土地: 2,145坪
- 建物: 15,534坪(51,352M²)

南樓出售: 銷售比率約78%
(337戶/431戶=18,015M²/23,150M²)
北樓出租: 14,536M²漫際酒店,租期20年

合併資產負債表 2023年6/30暨2022年12/31及6/30

單位:新台幣佰萬元

- 投資性不動產帳面價值10.75億元, 公允價值16.22億元。
- 合約負債8.9億元。
- 遞延收入10.8億元: 主要係為廣運大陸廠拆遷補償款收取與支出淨額。

會計科目	2023年 6月30日	2022年 12月31日	2022年 6月30日
流動資產	5,334	5,817	6,520
非流動資產	5,387	5,278	5,095
資產總計	10,721	11,095	11,615
流動負債	4,340	4,147	5,520
非流動負債	992	1,433	1,575
負債總計	5,332	5,580	7,095
普通股股本	2,490	2,490	2,490
資本公積	294	294	212
保留盈餘	957	1,088	881
其他權益	(251)	(241)	(241)
庫藏股票	(23)	(23)	(98)
股東權益(屬母公司)	3,467	3,608	3,244
股東權益(含少數股權)	5,389	5,515	4,520
負債比率	50%	50%	61%
流動比率	123%	140%	118%
每股淨值	13.92	14.49	13.03

大陸子公司-拆遷款說明

9

1. 大陸二家子公司(廣運科技及廣運機電)合計拆遷款 **NTD14.9億** (RMB3.38億)。
參考匯率@4.4
2. 拆遷利得預估約RMB2.21億,考量持股比率後，本公司約可認列**約NTD9億**(RMB2.07億)。(實際金額仍待會計師查核後最終確認)
3. 收款進度: 截至2023年H1 累計收到**約NT11.9億** (RMB2.7億，80%)。

合併損益表 2023年H1暨2022年度及2022年H1

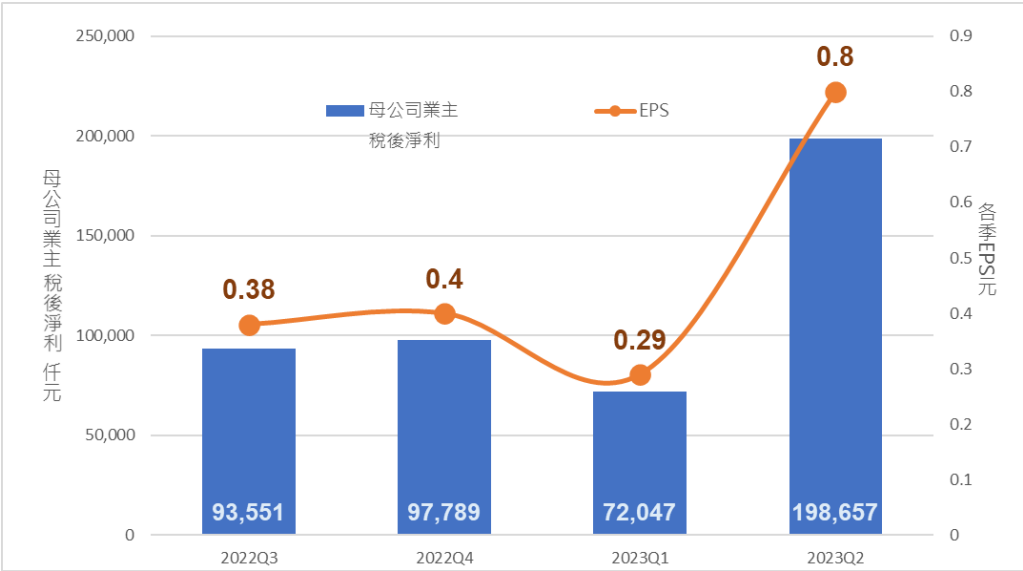
10

單位:新台幣佰萬元

會計科目	2023年H1	2022年度	2022年H1
營業收入	3,050	5,359	2,538
營業毛利	709	998	461
營業淨利	212	53	26
稅前淨利	306	456	207
稅後淨利(合併)	298	444	186
稅後淨利(母公司)	270	470	279
稅後EPS	1.09	1.91	1.13
毛利率	23%	19%	18%
營業淨利率	7%	1%	1%
稅前純益率	10%	8%	8%
稅後淨(損)利率-歸屬於 母公司	9%	9%	11%

廣運 最近四季母公司業主稅後淨利
及各季EPS資訊

11

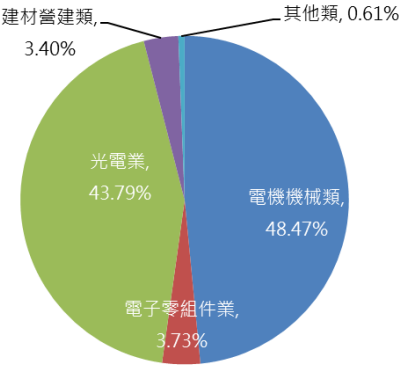


廣運 2023年H1合併營收產業分類

12

產業大分類	營收(仟元)	百分比
電機機械類	1,478,056	48.47%
電子零組件業	113,915	3.73%
光電業	1,335,608	43.79%
建材營建類	103,761	3.40%
其他類	18,652	0.61%
合計	3,049,993	100.00%

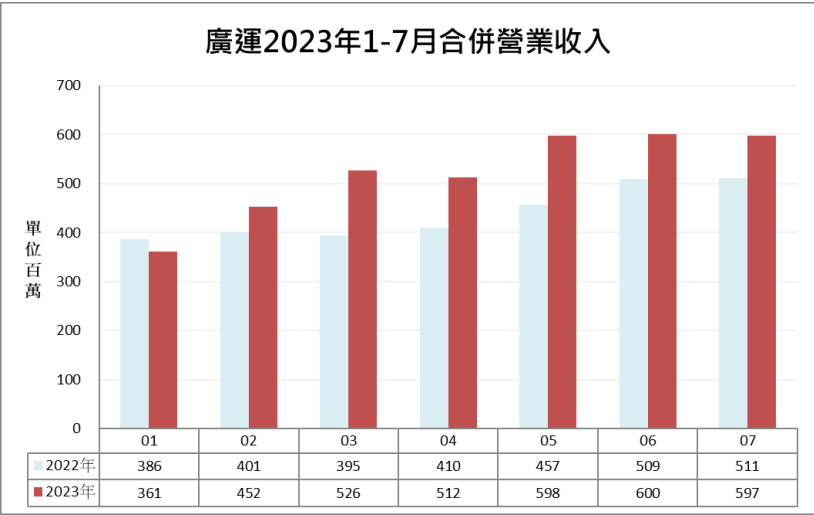
各產業占全公司營收百分比



廣運 2023年1-7月合併營收

13

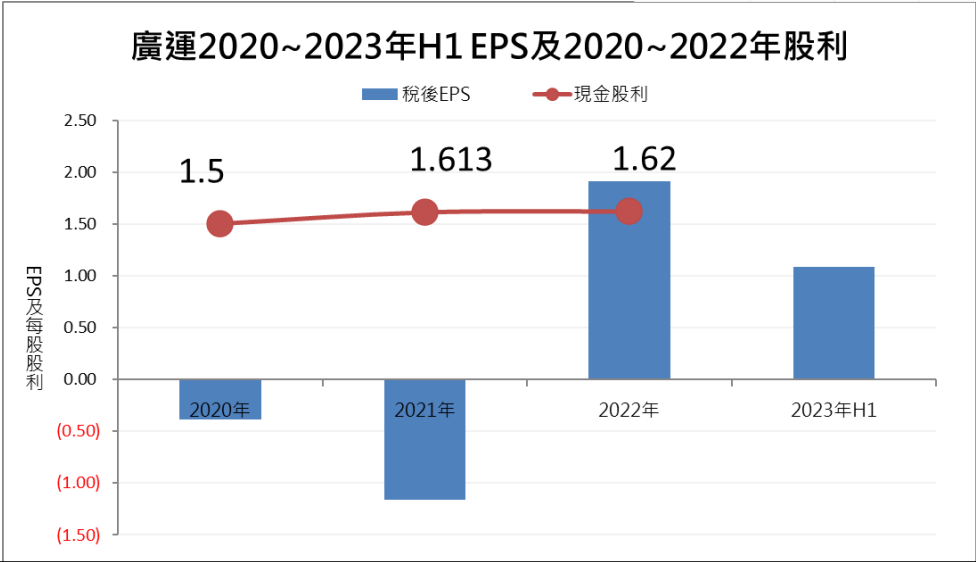
年月	營業收入(仟元)			累計營業收入(仟元)		
	當月營收	去年當月營收	去年同期增減(%)	當月累計營收	去年累計營收	前期比較增減(%)
202307	597,054	511,009	16.84%	3,645,778	3,069,548	18.77%



廣運 近三年EPS及股利資訊

單位:元14

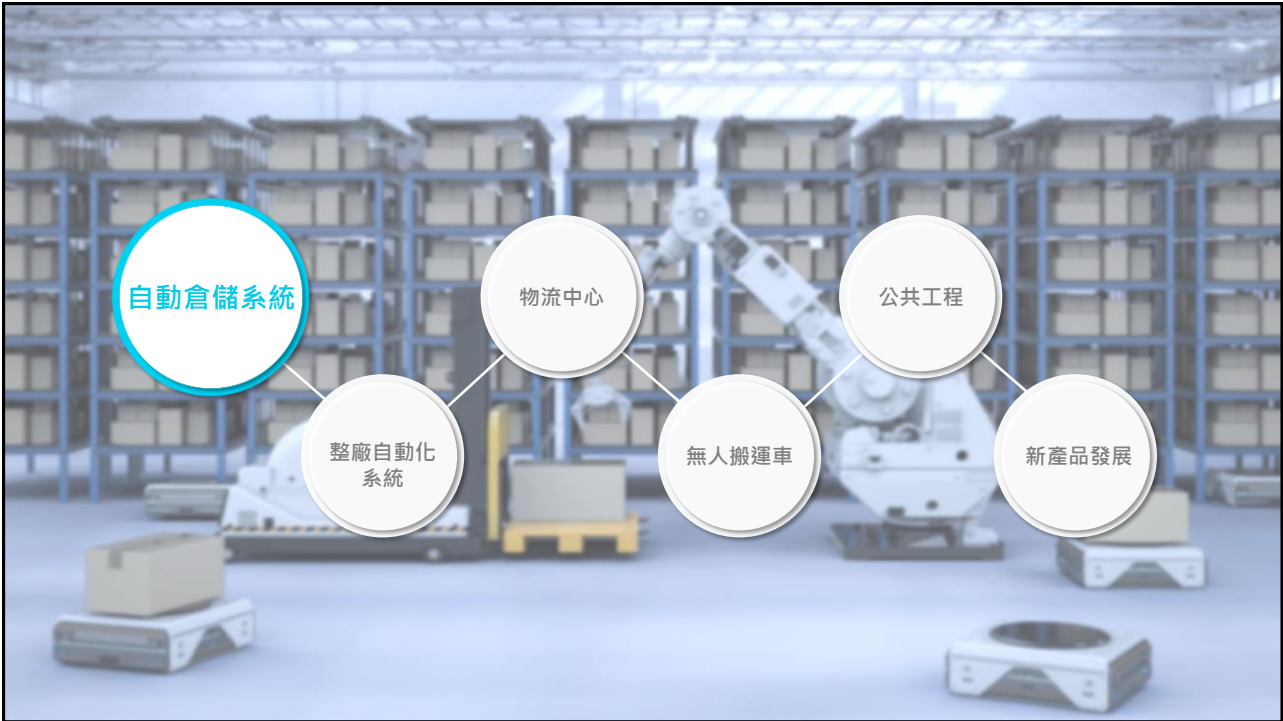
類別	2020年	2021年	2022年	2023年H1
稅後EPS	(0.39)	(1.16)	1.91	1.09
現金股利	1.5	1.613	1.62	
配發來源	公積	公積	盈餘	

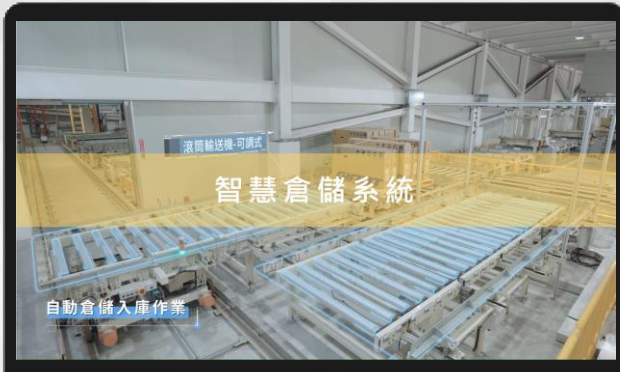


02 公司產品與實績

Company Products and Achievements

PART





國際自行車品牌 智慧倉儲暨物流中心

特點

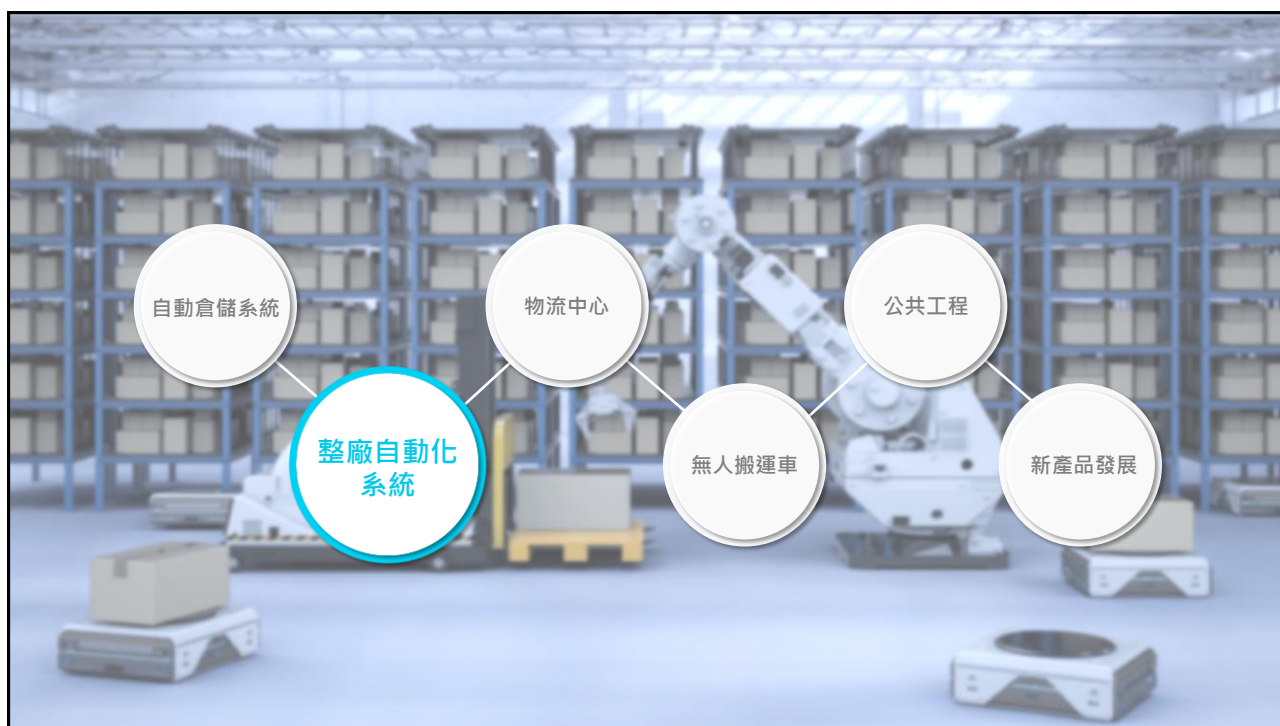
- 儲位數 4,048 個
- 出入庫能力：93 板/hr
- WMS整合進出貨管理
- 與電梯通訊，進行出入庫
- 可同時進行物流監和棧板出入庫



新一代圖書館解決方案

特點

- 台灣第二套自動化書庫
- 縮短借還書時間
- 30 min可歸還 250 冊
- 藏書量可達 200 萬冊



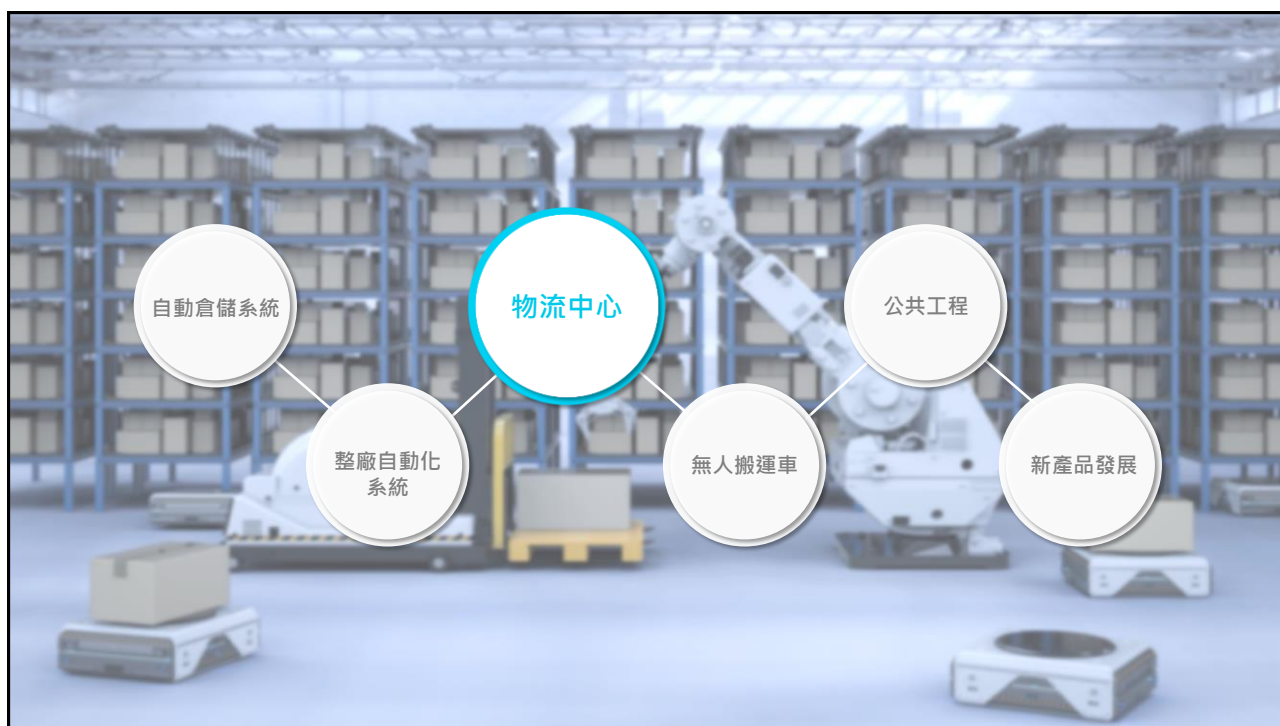
KENMEC
廣運機械

分揀堆疊
包裝系統

食品分揀疊棧捆膜

特點

- WMS堆棧管理系統
 1. 高速分揀線 > 4,200 箱/hr
 2. 六隻機械手臂堆棧SKU:100
 3. 空棧板供應系統
 4. 實棧板輸送
 5. 網膜系統
- 產能 120 棧板/hr (含捆膜)



多溫層物流中心

冷凍區作業流程

台灣第一套 多溫層物流中心

特點

- 多溫層自動儲存與傳送
設備區(冷藏) 2~8度
人工區(冷凍) 2~8度
設備區(冷凍) -25度
- SRS穿梭車:48台
- SRS儲位:10,000格
- 多溫層區域自動補貨主機



KENMEC
AUTOMATION TECHNOLOGY

中華郵政1D物流中心

特點

- 總儲存量：>30,000 箱
- 穿梭車輛：91台
- 入出庫能力：1,800 箱/hr
- SRS 穿梭小車自動倉儲
- 電商型物流中心

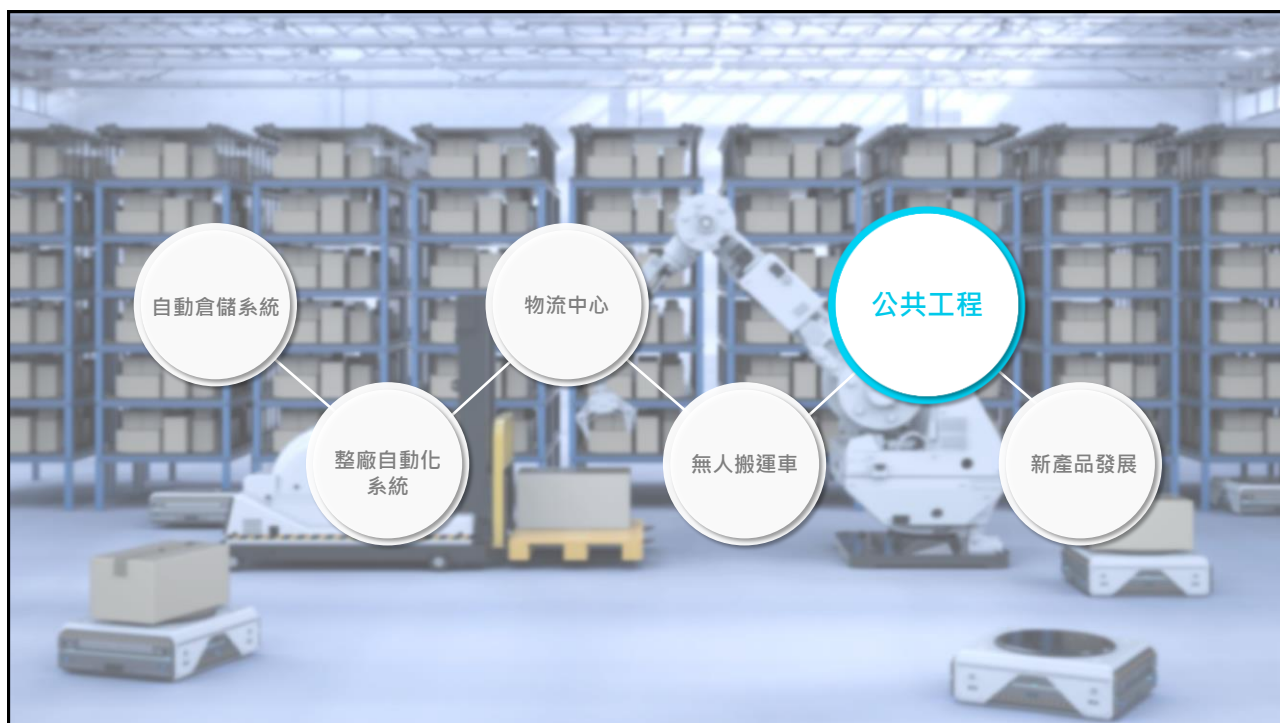




叉車式無人搬運車

特點

- 探雷達偵測
- AI視覺判讀
- 全方位智駕科技，
可隨環境調整行進路線
- 主動偵測四周，當有碰撞風險時
會減速、煞停、繞障、負尺度避障





公共工程 ME03A標行包系統

特點

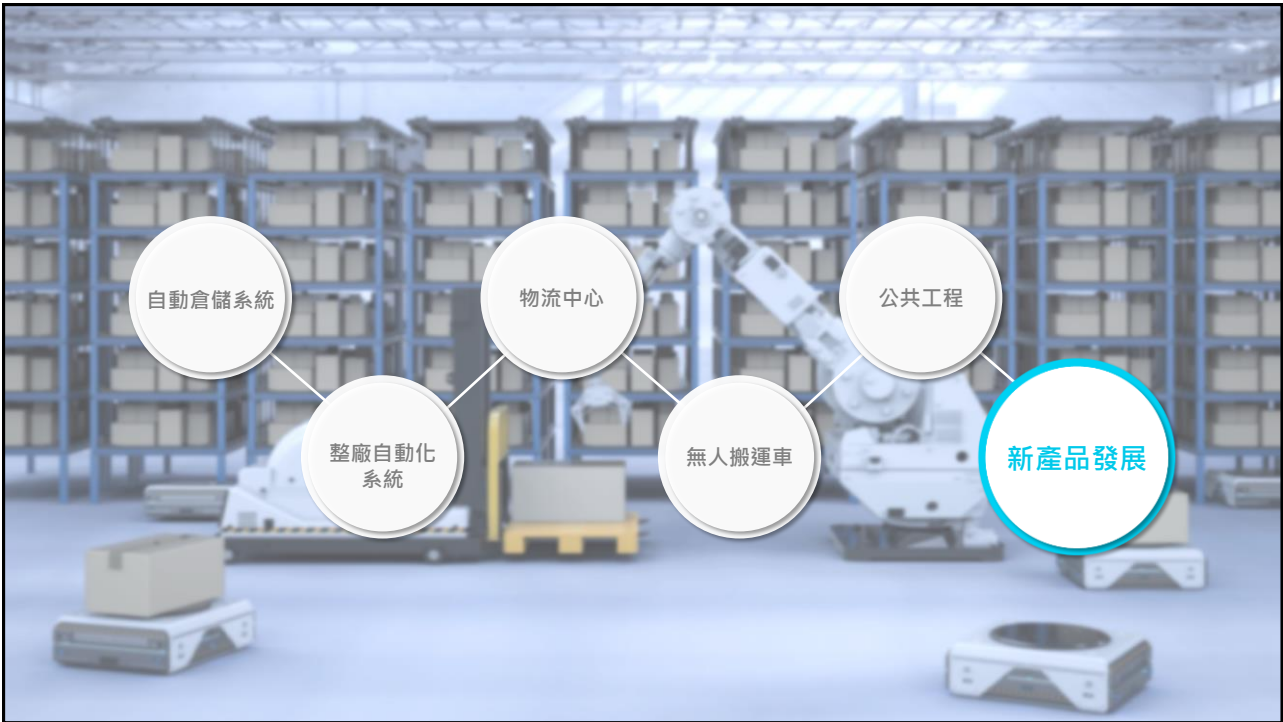
- 夜間非營運時段施工 (3 小時)
- A1⇄A3⇄A13行李輸送設備
- 交通部2022工程評核「優等」
- 2022.07.29 機場公司正式營運
- 榮獲第22屆公共工程金質獎
設計及施工兩類「優等獎」
- 榮獲第24屆交通部金路獎傑出
工程類「優等」

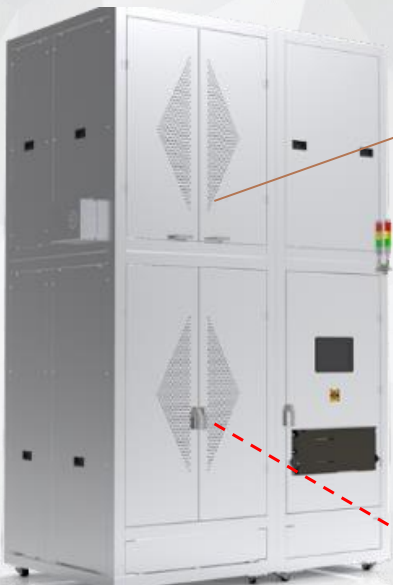
2.3 廣運榮獲「公共工程金質獎」



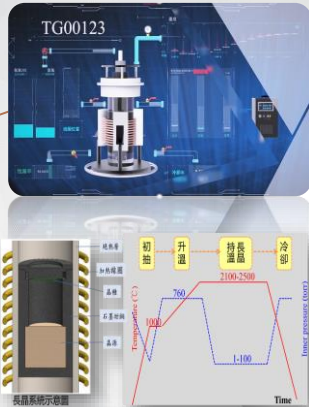
榮獲「第22屆公共工程金質獎」設計及施工 2類優等獎







TG00123



長晶系統示意圖



SIC 長晶爐

特點

- 4~6吋晶體
- 戰情中心整合參數
- 製程良率提升
- 盛新 & 廣運共同開發
- 累積訂單>50張



IDC 資訊機房

伺服器電子業

網路通訊業

車用產業

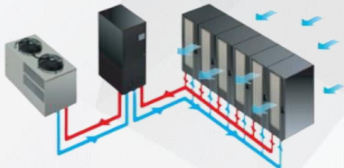
光電儲能產業

散熱應用產業

特點

- IDC 資訊機房
綠能機房 雙冷通道
- 伺服器電子業
ODM廠認證 水冷散熱
- 網路通訊業
全臺首座 水冷基站
- 車用產業
水冷電槽 加速快充
- 光電儲能產業
水冷能源 綠色發電

CDU+ 水冷背門 PUE 1.3~1.4



CDU+ 水冷板+分歧管 PUE 1.2~1.3



浸沒式 (Immersion) PUE < 1.1

單相



兩相



數據中心液冷方案

特點

- PUE 值優於國家標準
- CDU系統專利證照
- 節能節費 20%~30%
- 即時監控系統

廣運熱傳 CDU + 水冷背門



ORv3機櫃架構

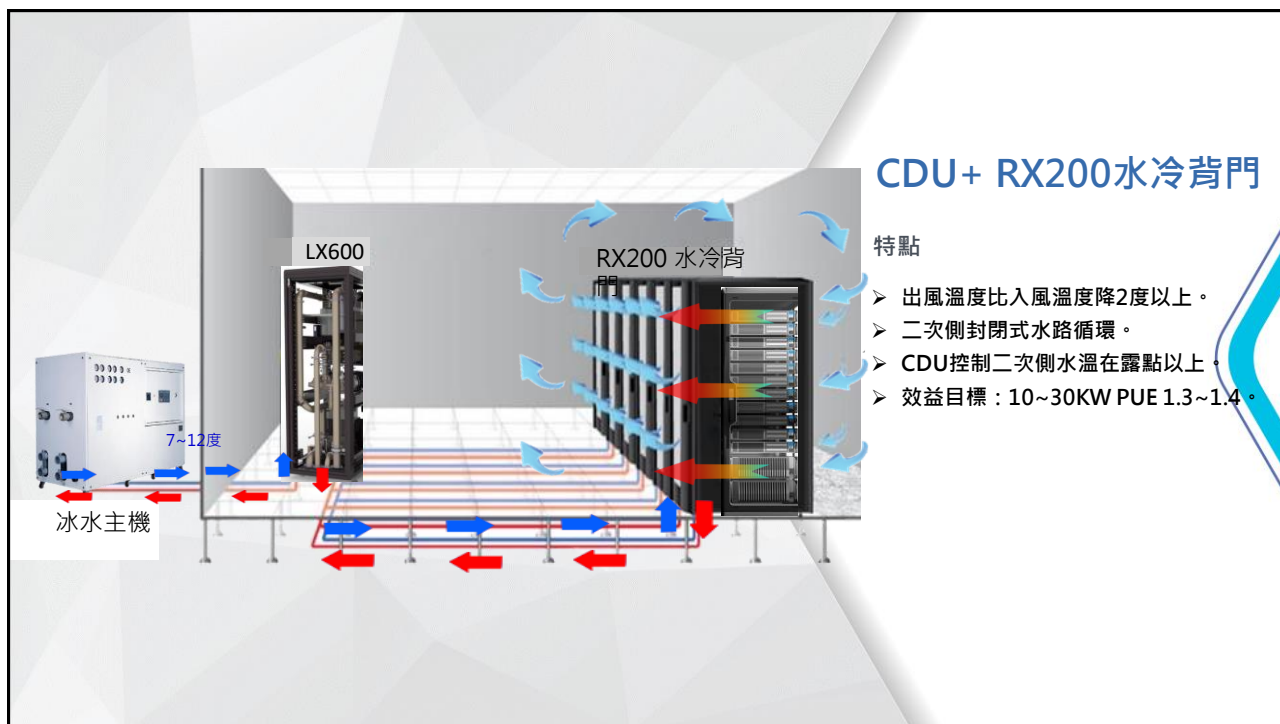


(此為產品示意圖)
圖片來源：網路

IDC(數據中心液冷方案)

特點

- 資訊中心最新ORv3機櫃架構
- 廣運CDU與ORv3機櫃整合的液冷方案





Semiconductor Type/半導體類型

- OHT
- E-Stocker
- Equipment Front End Module
- E-Rack
- AMR
- ASRS





空中走行式搬運系統

特點

- 薄型化：滿足低樓高需求
- 彈性化夾爪設計，一車可適用於三種不同的Magazine尺寸
- 可同時搬運兩個 Magazines
- $\pm 180^\circ$ 的旋轉設計

適用於Magazine 不同方向的機台

- 有效利用天花板及機台上方空間，讓無塵室內空間使用率最大化



Thank you

KENMEC makes your environment smarter and better.